



Flux en Pasta para Soldar 100g FLUXP-100P FERREQUIM

Descripción

CARACTERÍSTICAS

- Aplíquese con pincel, directo al dispositivo en reparación.
- Evita la oxidación de las pistas de cobre en circuitos impresos y permite obtener soldaduras brillantes y confiables.
- Durante el soldado, disminuye la tensión superficial del estaño y la temperatura de fusión, evitando el deterioro de componentes, trazas, terminales y conectores en general.
- No sobrecalentar, se puede destruir el flux y el cobre perdería sus propiedades mecánicas.
- Ideal para microelectrónica con soldaduras sin plomo.
- Debe utilizarse en equipos apagados.

VENTAJAS

- Reduce el óxido en los componente y superficies aplicadas.
- Reduce la tensión superficial de la soldadura fundida.
- Ayuda a prevenir la oxidación de la superficie durante y después de la soldadura.
- Mejora la transferencia de calor entre la superficie a soldar, obteniendo así una mejor calidad den el trabajo.

ESPECIFICACIONES

MODELO	FLUXP-100P
MARCA	Ferrequim
TIPO	Flux en Pasta
CONTENIDO	100 gramos
CONTENEDOR	Frasco de plástico

WESTOR.PE